

『第37回 インターネブコンジャパン』 出展のご案内  
(総称 ネブコン ジャパン 2023)

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

当社は来る 2023年1月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイトにて開催される『インターネブコンジャパン』へ内藤電誠グループとして出展する運びとなりました。

本展では、電子部品の「真贋調査」を新しいサービスとして、ご紹介を予定しております。

真贋調査サービスとは、世界的な半導体・電子部品の不足が長期化する中、通常とは異なる部品調達による、流通在庫品の品質確認や模倣品対策が問題視されてる中、お客様が調達された製品をお預かりし、正規品(良品)と調査品(模倣品)を比較調査(非破壊・破壊)し、検証を受け賜わります。

また、その他、ISO/IEC17025 試験所認定、高性能 X線 CT 観察のご紹介を致します。

つきましては、ご多用中のところ恐縮ではございますが、当社ブース(小間番号:3-32)にお越し頂き、技術・サービスをご高覧賜りたく、ご案内申し上げます。ご来場を心よりお待ちしております。

敬具

会 期 : 2023年1月25日(水)～27日(金)  
会 場 : 東京ビッグサイト 東展示棟 東1ホール  
ブース番号 : 3-32

●信頼性評価・調査解析の受託サービス

各種信頼性試験・評価～調査解析まで一貫受託サービスで品質向上をサポートいたします。



・ISO/IEC17025 試験所認定を取得し、国際標準規格での認定試験が対応可能です。

信頼性評価: 各種環境試験(TC, HT, HHT, HHBT, PCT など)、

連続モニタ、リフロー耐熱性試験、染色評価、熱抵抗測定

・業界トップクラスのX線CT装置でX線透過やCT観察で内部欠陥を可視化します。

物理解析: 顕微鏡観察、X線CT観察、SAT観察、PKG開封、SEM/EDX、

断面加工、レーザー開封、ボンダブル・シェア強度試験、PIND試験

真贋調査: お客様が調達された製品(IC)をお預かりし、正規品(良品)と

**New** 調査品(模倣品)の比較調査(非破壊・破壊)の検証を行います

●IC生産ターンキーソリューション: 大手半導体メーカーが対応しない少量生産のカスタムIC開発を、設計から生産まで、国内自社リソースで対応いたします。

●半導体パッケージング サービス: 試作、少量品から量産品まで、車載品にも対応した国内自社工場で、半導体パッケージの製造受託サービスを提供いたします。

他にも多数の製品や保有技術、サービスの紹介を用意しております。



かわさきSDGs  
ゴールドパートナー

川崎市は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



内藤電誠工業株式会社

評価解析業部 営業管理部

Tel. 044-811-5496 Fax. 044-850-5851

E-mail ndkz-hyouka@ndk-grp.jp

URL <https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>

